⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 107233

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

個公開 昭和60年(1985)6月12日

H 01 J 11/00

6615-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

ガス放電パネルの製造方法

②特 頤 昭58-214719 **20**出 願 昭58(1983)11月14日

⑦発 明 者

B 傅 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

砂発 明 者 城 内 切出 願 人

康 成

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

富士通株式会社 砂代 理 人 弁理士 井桁 貞一

川崎市中原区上小田中1015番地

1. 発明の名称 ガス放電パネルの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 一対の基板をガス放電空間を隔てて対向配置 したガス放電パネルにおいて、一方の前記基板 表面に電極形成箇所を避けて所定の配列ピッチ で多数の小穴を形成し、この基板表面に前記が ス放電空間の間隙を定めるスペーサを複数個転 動するようにして通過させることにより当該面 上の小穴群に該スペーサを捕捉させ、このスペ ーサを保持した基板上に他方の前配基板を対向 配置してからその周辺部を封止するようにした ことを特徴とするガス放電パネルの製造方法。
- (2) 前記一方の基板上には電極表面を被覆する絶 緑層が薄膜技法あるいは薄膜技法で形成され、 該絶縁眉裏面における前配基板上の小穴群に対 応した小穴群に対し前配スペーサが保持される ようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第 (1)頃に記載のガス放電パネルの製造方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- (a) 発明の技術分野

この発明は、ガス放電パネルの製造方法に係り、 特に放電間階を設定するスペーサの新しい設置方 法に関するものである。

(6) 従来技術と問題点

一般にガス放電パネルでは、対向配置した一対 の絶縁基板の間にスペーサを複数個点在させてガ ス放電空間を設定している。従来、このスペーサ の設置方法として、実公昭58-23166号に提示され ている如きスペーサを水ガラスによって電極絶縁 用の誘電体暦上に接着固定したものが知られてい る。しかし、この方法ではスペーサ1個ずつを人 手で配置し固定しなければならず、そのため多大 の工数と時間を要して製造コストが高くなり、ま たスペーサ配置ズレなどの作業ミスが生じ易くて パネル品質面において不都合であった。これに加 えて、スペーサに比較的大きい形状のもの、例え ば 0.5mm角の大きさのスペーサを使用する必要上、 電極の配列ピッチ (例えば、0.3 **以上) と同等

かそれ以上となってこれが水ガラスの使用と相俟って多くの不良放電点を生じるという欠点もあった。

(c) 発明の目的

この発明は、以上のような従来の状況から不良、放電点を生じることなく簡易で効率的にスペーサの設置を可能とした新しいガス放電パネルの製造方法の提供を目的とするものである。

(d) 発明の構成

(e) 発明の実施例

通過させる。これによると、転動された球状ガラス小片群4は前記積層絶線層3上の約98%の小穴群Hoに捕捉されることが実験的に明らかである。

次に、このようにして所定ピッチで球状ガラス 小片群 4 を保持した一方の電極基板構体 A に対し て第2図に示すように、もう一方の電極基板機体 Bを重ねて配置する。なお、この他方の電極基板 構体Bには、ガラス基板 5 上に前記小穴群lloを除 いて線状電極群6と積層絶縁層7が前記一方の電 極基板機体Aと同様な製法で形成されている。従 って、両電極基板構体を対向配置する際には、他 方の電極基板機体B上の線状電極群6か一方の電 極基板排体 A 上の球状ガラス小片群 4 と重複しな いように重ねられる。この後、そのように対向配 置された両電極基板機体AとBを加熱炉内で加熱 ・し、前記フリットガラスを溶融することにより一 体化する。この焼成中に、球状ガラス小片群 4 は 前記積層絶縁層7により溶着固定される。この結 果、両電極基板標体AとB間には0.1 ■の放電間 隊 8 がパネル全面に均一に形成される。この後、

以下、この発明を、電極表面を誘電体層で被雇されたAC型のガス放電パネルに適用した実施例につき図面を参照して詳細に説明する。

第1図はかかるガス放電パネルの一方のガラス 基板を示す斜視図で、この基板1の表面にはあら かじめフォトリソ技術により30μmøの小穴Hが 1 ㎝ピッチで形成されている。そして、この小穴 Hを避けて当該基板表面に0.5 mmピッチで一方の 線状電極2が厚膜技法、あるいは霹膜技法により 形成される。この後、例えば10μmの誘電体層と 0.3μmの MgO保護層が蒸着等の薄膜技法、ある いは厚膜技法で順次形成される。第2図のパネル の縦断面図において、3はそのような誘電体層と MgO保護層の樹層絶縁層を示し、その表面には前 記基板1上の小穴Hに対応した小穴‖oが形成され ている。次にこのような基板1の周辺部にガス放 危空間を封止するフリットガラス (図示せず) を 印刷して仮読成する。この後、当該ガラス基板 1 上の積層絶縁層表面に放電間隙設定用の120 μm の球状ガラス小片4を複数個、転がすようにして

その放電間隙(空間)を清浄して放電用ガスを封 入し、所望のガス放電パネルを完成する。

以上この発明の一実施例について説明したが、本発明ではこれに限らず次のような変形と問題である。すなわち変形例として、放電間際投 定用スペーサには前配小球形状の他、円板形状のものが使用でき、その場合がラスとになる。また応用例としてな 状に形成されることになる。また応用例として な で 被 極 本 が 可 能 で お り 、 そ の 場合に は る ことに な る。また 応 関 で と に な る で と に な る。

(f) 発明の効果

以上の説明から明らかなように、この発明によれば、ガス放電空間を設定するためのスペーサ群が非常に簡易に一方の基板上に設置でき、しかもそれらに電極の配列ビッチよりも大幅に小型のものを使用できるために当該スペーサによって不良放電点を生じることが皆無となり、高品質のガス

放電パネルを提供できる。

4. 図面の簡単な説明

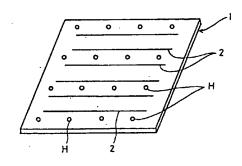
図面はこの発明の一実施例を説明するためのもので、第1図は小穴群を形成した片側の恭板の斜視図、第2図はガス放電パネルの要部緩断面図を示す。

1 および 5: 一対のガラス基板, 2 および 6: 線条電極, 3 および 7: 誘電体層と MgO保護層の 積層絶縁層, 4:スペーサ用球状ガラス小片, 8 :ガス放電空間, HおよびNo:小穴。

代理人 弁理士 井 桁 貞



第 1 四



第 2 四

